

SKU13523: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN8, MLP8, MLF8 A DIP 8 PINES



Descripción

Plastronics IC & Burn-in Socket, para encapsulados: QFN8, MLP8, MLF8

Características

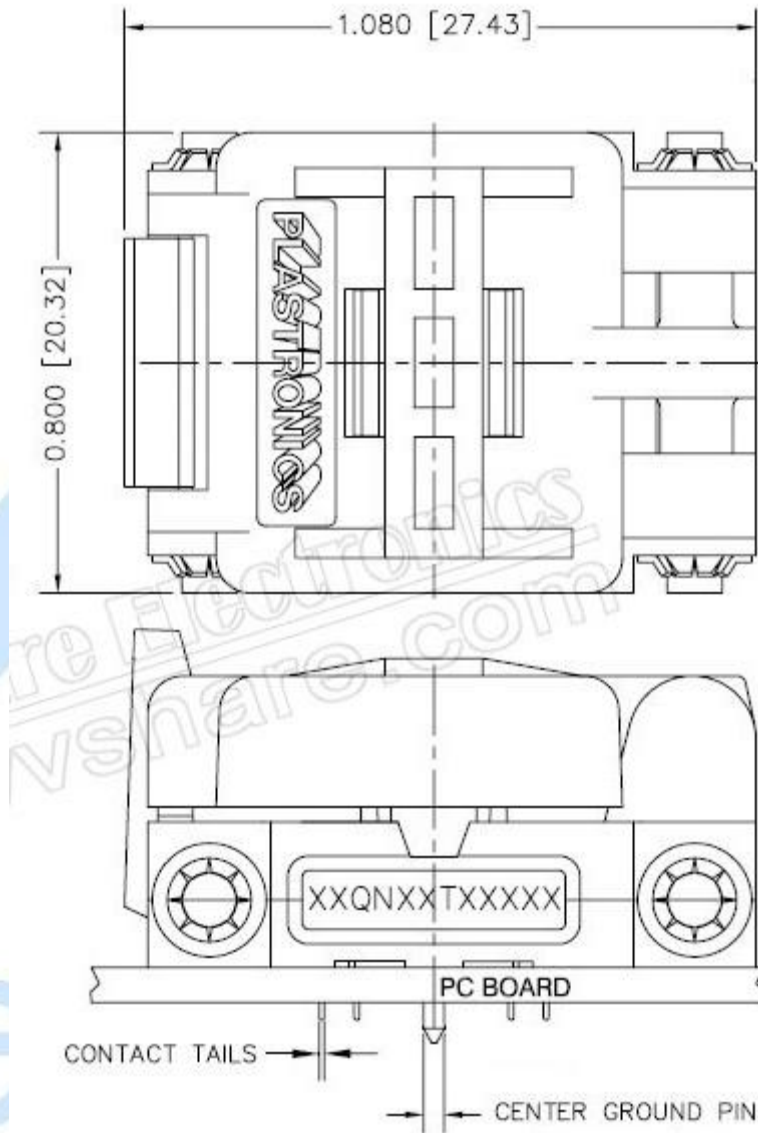
- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket 08TN13S18060

Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - QFN8
 - MLP8
 - MLF8
- Paso: 1.3 mm

Dimensiones

27.43 mm X 20.32 mm



 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A
		REALIZO:MMS
		REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN8, MLP8, MLF8 A DIP 8 PINES	
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 09/02/2021	No. Parte: SKU13523